

2020-2026年中国半导体行业前景展望与产业竞争格局报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2020-2026年中国半导体行业前景展望与产业竞争格局报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202001/149680.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

报告目录：

第一章、半导体产业链

1.1半导体产业链

1.2晶圆制造

1.3晶圆成本分析

第二章 半导体下游市场现状与未来

2.1手机市场

2.1.1国际智能手机行业发展历程

2.1.22019年全球智能手机消费市场规模

2.1.32019年全球智能手机品牌市场分析

2.1.4国际智能手机操作系统市场竞争态势

2.1.5世界智能手机市场快速扩张暗藏隐忧

2.1.6全球智能手机操作系统排行榜及市场占有率

2.1.72019年中国4G手机市场分析

2.1.82019年中国手机产量分析

2.2PC与平板电视市场

第三章 半导体产业现状与未来

3.1半导体产业概况

3.2、全球半导体地域分布

3.3、晶圆代工

3.4、全球晶圆代工厂横向对比

3.5半导体设备与材料

第四章、中国半导体市场与产业

4.1、中国半导体市场

1.产业环境

2.市场现状

4.2、中国半导体产业

4.3、中国晶圆代工及IC设计产业

第五章、晶圆代工厂家研究（）

5.1台积电

5.2联电

5.3GLOBALFOUNDRIES

5.4中芯国际

5.5DONGBU

5.6世界先进

5.7MAGNACHIP

5.8IBM微电子

5.10TOWERJAZZ

5.11X-FAB

5.12华润微电子

5.13三星电子（）

图表目录：

图表12019年全球半导体厂商营业收入的最终排名表（百万美元）

图表22019年至2019年全球半导体设制造设备支出预测

图表3晶圆尺寸变化影响加工成本趋势分析

图表42020-2026年全球5大智能手机市场份额预测分析

图表52016年与2019年不同品牌手机销售情况分析

图表62016年与2019年全球智能手机不同操作系统手机销量对比分析

图表72020-2026年中国PC出货量分析

图表82019年全球半导体区域布局分析

图表92012年-2019年我国国内生产总值

图表102011年-2019年我国GDP同比增长速度

图表112019年主要工业产品产量及其增长速度

图表122019年规模以上工业企业实现利润及其增长速度单位:亿元

图表132010-2019年全部工业增加值及其增长速度

图表142019年分行业城镇固定资产投资及其增长速度

图表152019年城镇固定资产投资增长速度

图表162008-2019年全社会固定资产投资及增长速度

图表172019年分行业城镇固定资产投资及其增长速度

图表182019年我国固定资产投资情况

图表192019年各地区固定资产投资(不含农户)情况

图表202019年我国固定资产(不含农户)增速情况

图表212019年固定资产投资(不含农户)主要数据

更多图表见正文.....

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202001/149680.html>